

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-pro-h810m-b-s1851-2ddr5-matx-p-376835.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna PRO H810M-B S1851 2DDR5 mATX

Cena brutto	392,99 zł
Cena netto	319,50 zł
Numer katalogowy	KBMSIIIFB810U00
Kod producenta	PRO H810M-B
Kod EAN	4711377337977
Interfejs sieciowy	Realtek 8125 2.5Gbps LAN
Częstotliwość szyny pamięci	6400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Nie
Chipset	INTEL H810
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 Pro
Wymiary	220 x 243.84 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba gniazd DDR5	2
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio
Grafika	1 x HDMI - Obsługa HDMI 2.1,

	maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz 1 x DisplayPort - Obsługa DisplayPort 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x M.2 - Źródło M.2_1 (z chipsetu) obsługuje do PCIe 4.0 x4, obsługuje urządzenia 2280/2260 4 x SATA 6G
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

PRO H810M-B oferuje prosty design z harmonijną srebrną kolorystyką, która idealnie komponuje się zarówno z białymi, jak i czarnymi obudowami komputerowymi. Płyta została zaprojektowana z myślą o 2.5G LAN i PCIe 5.0, gotowa na procesory Intel Core Ultra.

Seria PRO została stworzona z myślą o profesjonalistach z różnych branż. Linia ta oferuje imponującą wydajność i wysoką jakość, zapewniając użytkownikom doskonałe doświadczenia. Osoby ceniące produktywność i efektywność mogą z pewnością liczyć na serię MSI PRO, która pomoże w pracy wielozadaniowej i zwiększeniu wydajności.

Płyty główne MSI zostały zaprojektowane z zaawansowanym sprzętem i technologią, świetnie wspierając wymagające zadania obliczeniowe związane z gramami oraz sztuczną inteligencją. Co więcej, wprowadziliśmy również AI do MSI Center i BIOS-u, dzięki czemu wszystko staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Jedno kliknięcie do montażu GPU - EZ GPU Installation

Nowy EZ PCIe Clip II, umieszczony w pierwszym slocie, posiada mechanizm z siłą odbijającą, który umożliwia łatwe usunięcie karty graficznej poprzez naciśnięcie ogonowego zatrzasku jednym palcem. Dzięki temu precyzyjnemu projektowi, użytkownicy mogą bez wysiłku wyjąć kartę graficzną nawet w ciasnych obudowach.

CORE BOOST

Technologia Core Boost łączy w sobie najwyższej klasy układ i zoptymalizowany projekt zasilania, co pozwala na szybsze i niezakłócone dostarczanie prądu do CPU z wyjątkową precyzją. Technologia ta nie tylko wspiera procesory wielordzeniowe, ale również tworzy idealne warunki do podkręcania CPU.

SIEĆ O WYSOKIEJ PRZEPUSTOWOŚCI I NISKICH OPÓŹNIENIACH

Wysokiej klasy rozwiązanie sieciowe MSI zapewnia niesamowitą prędkość transferu danych dla wymagających użytkowników.

AI LAN Manager

MSI AI LAN Manager automatycznie klasyfikuje i priorytetyzuje aplikacje wrażliwe na opóźnienia - takie jak gry online - zapewniając najlepsze możliwe wrażenia z rozgrywki przy niskim pingu.

MSI AI LAN MANAGER

- Automatycznie nadaje wyższy priorytet grom względem innych aplikacji
- Umożliwia zmianę priorytetu ruchu sieciowego dla aplikacji
- Pozwala dostosować przepustowość dla każdej aplikacji osobno

Izolowana struktura analogowa dla złączy audio

Aby zapewnić czysty dźwięk, MSI opracowało unikalną konstrukcję Isolated Analogy Structure. Zewnętrzna metalowa obudowa złączy audio jest oddzielona od wewnętrznego układu, co gwarantuje wyrazistą jakość dźwięku.

PRO H810M-B

- Wsparcie dla procesorów Intel Core Ultra (seria 2) z gniazdem LGA 1851
- Obsługa pamięci DDR5, Dual Channel DDR5 6400 MT/s (MAX)
- Core Boost: Premium layout i cyfrowy projekt zasilania wspierający więcej rdzeni i zapewniający lepszą wydajność
- Memory Boost: Zaawansowana technologia przesyłu czystych sygnałów dla najlepszej wydajności, stabilności i kompatybilności
- Frozr Guard: Rozszerzony radiator i podkładki termiczne MOSFET o przewodności 7W/mK zaprojektowane dla wysokiej wydajności i nieprzerwanego działania
- EZ DIY: EZ M.2 Clip II oraz EZ PCIe Clip II



-
- Ekstremalna szybkość: Slot PCIe 5.0 oraz Lightning Gen 4 x4 M.2
 - 2.5G LAN: Ulepszone rozwiązanie sieciowe dla profesjonalnych i multimedialnych zastosowań. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
 - Audio Boost: Nagroź swoje uszy studyjną jakością dźwięku dla najbardziej immersyjnych doznań w grach